

Rework-Spitze RxP Serie Tunnel, SOIC-14-16 - Oki RFP-DL1

Artikel-Nr. **WL24742** Hersteller **Oki**

Hersteller-Nr. **RFP-DL1**

Rework-Spitze der RxP Serie mit Spitzenform Tunnel für SMD-Rework an den Oki MFR-1100 und MFR-2200 Systemen, SOIC-14-16. Die SmartHeat Technik hält die Spitzentemperatur ohne externe Kalibrierung.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Für SMD-Rework an den Oki MFR-Systemen liefert diese Rework-Spitze der RxP Serie eine Tunnelgeometrie für SOIC-14-16 und überträgt die Wärme präzise auf Bauteil und Pad.

Vorteile

- Geometrie für SMD-Rework: Tunnel
- Geeignet für die Systeme Oki MFR-1100 und MFR-2200
- SmartHeat Technik hält die Spitzentemperatur ohne externe Kalibrierung
- Passendes Handstück: MFR-H1-SC

Technische Daten

Artikel-Nr. WL24742
Hersteller-Artikel-Nr. RFP-DL1
Produktserie RxP Serie

Spitzen-Maße 5,18 x 4,32 mm
Spitzenbreite 3,22 mm
Spitzenform Tunnel
Passendes Handstück MFR-H1-SC

Anwendungen

SMD-Rework, Aus- und Einlöten von Bauteilen sowie Korrekturarbeiten an bestückten Leiterplatten in Elektronikfertigung und Reparatur.

Kompatibilität

Passend für den Lötkolben MFR-H1-SC der Oki MFR-Serie. ESD-gerecht für den Einsatz an EPA-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.